



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: AMPMODU MOD IV

分流方式: 开顶式

位数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
手柄	不带

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[118.1 μin]
分流类型	AMPMODU MOD IV
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

--	--



产品高度	6 mm[.236 in]
------	---------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

跳线和分流包装	零散零件
封装方法	Box
封装数量	1400

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_827914-3_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_827914-3_2.3d_igs.zip

英文版本

827914-3

AMPMODU MOD IV Shunt, Open Top, 2 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Signal,
-40 – 85 °C [-40 – 185 °F]



下载查看

[ENG_CVM_CVM_827914-3_2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本